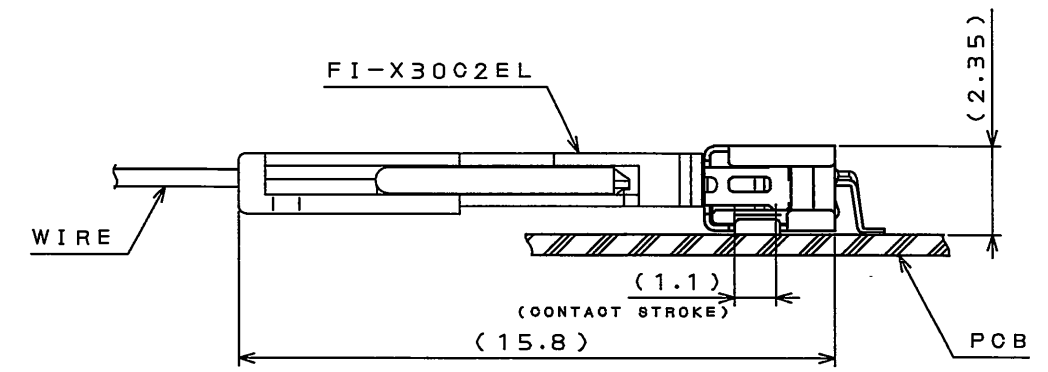
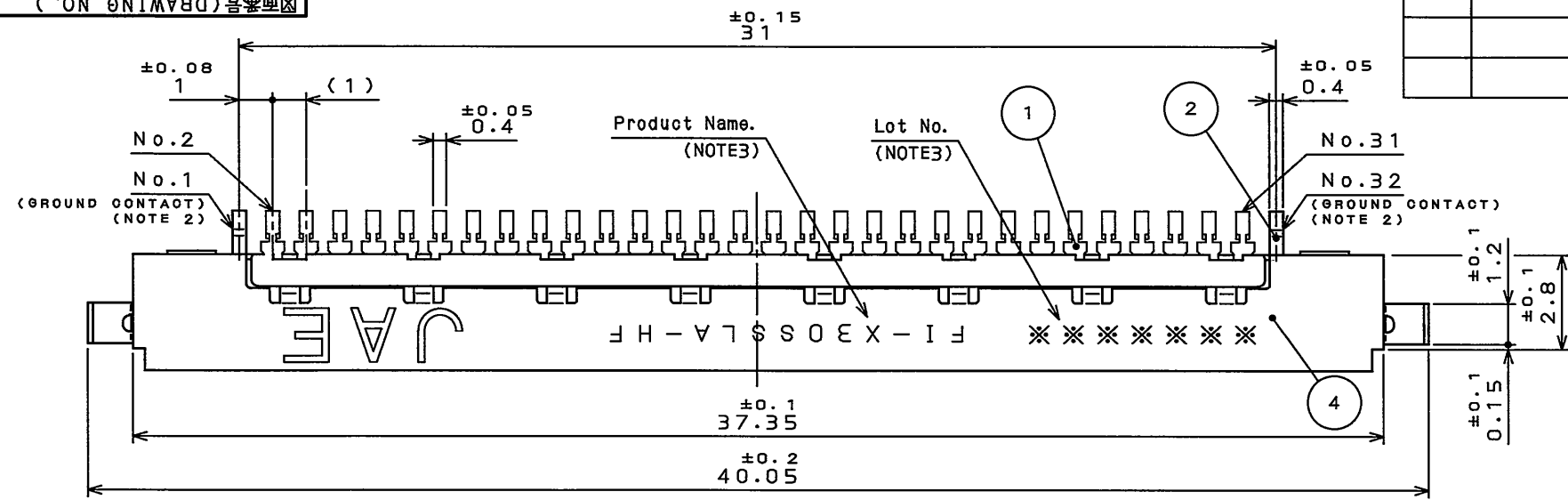
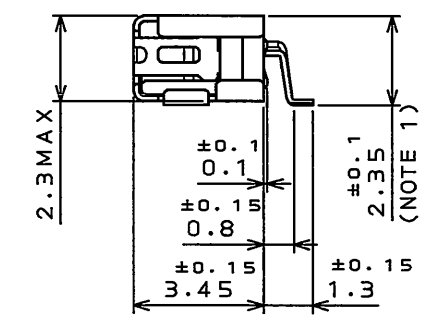
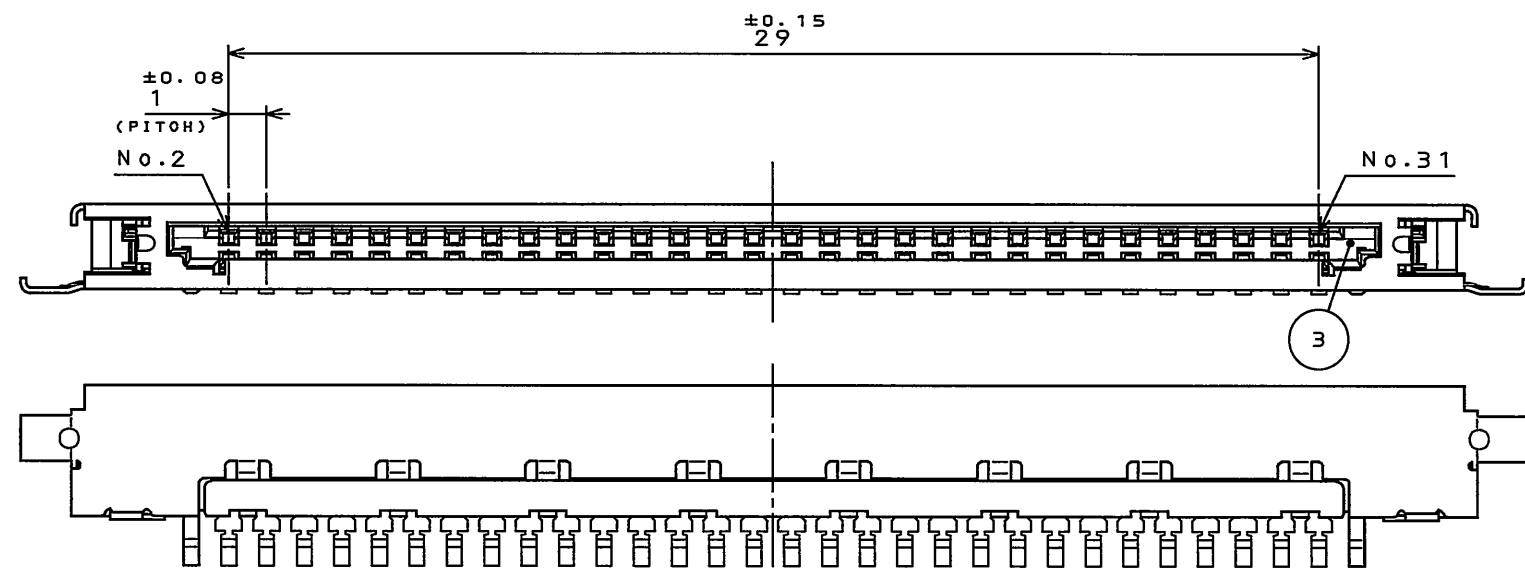


JE001113  
(ON 011113) 台型図

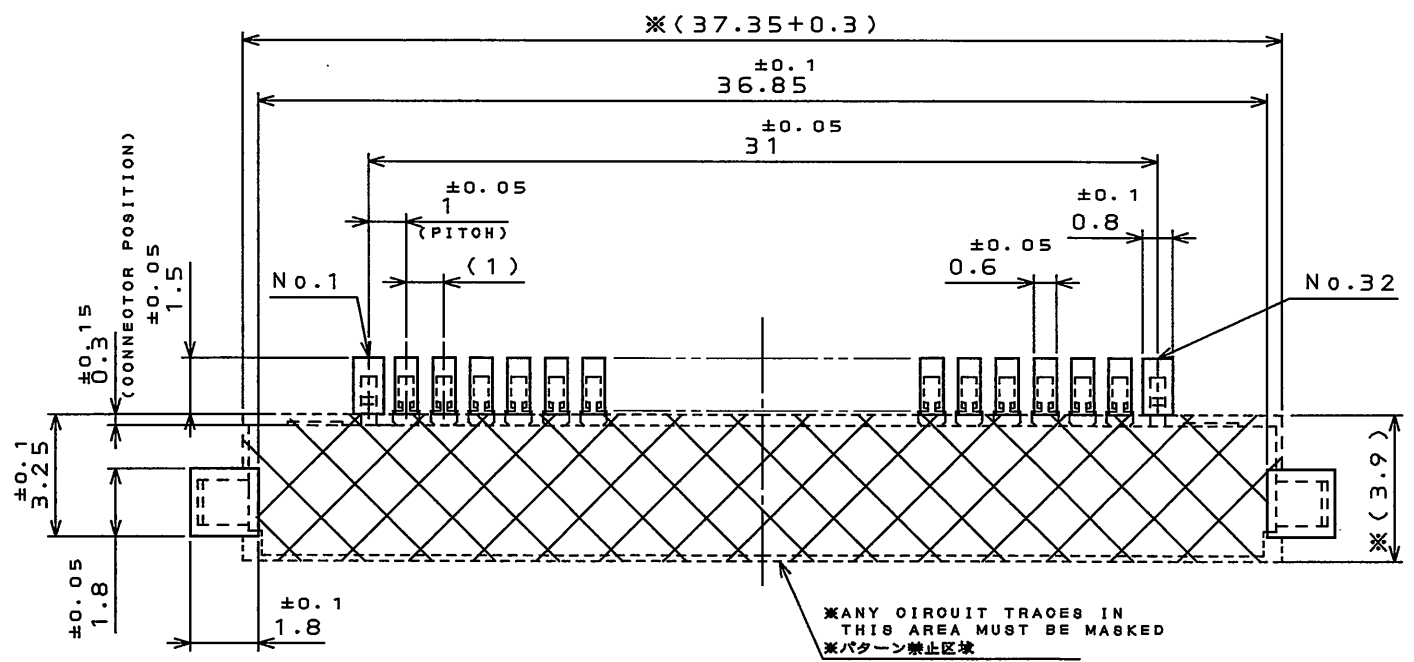
版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.




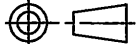
MATED CONDITION (REF.)  
嵌合状態図 (参考)



- NOTE1. COPLANARITY BETWEEN TERMINAL AND HOLD DOWN OF SHELL SHOULD BE 0.08mm MAX.  
2. TERMINALS NO.1 AND NO.32 ARE APPROPRIATE FOR GROUND CONTACTS.  
3. PRODUCTION LOT NUMBER AND PRODUCT NAME AS INDICATED.  
注1. 端子及び、シェルのホルドダウンの相互のパラツキは0.08以内である。  
2. 端子No. 1, 32はグラウンド専用コンタクトとする。  
3. 図示の位置にロット番号及び製品名を表示する。



APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)  
適合基板寸法 (参考)

4	SHELL	1	STAINLESS STEEL	TIN PLATING	
3	INSULATOR	1	HEAT RESISTING PLASTIC		UL94 V-0 BEIGE
2	GROUND PLATE	1	COPPER ALLOY	TIN PLATING	
1	CONTACT	30	COPPER ALLOY	CONTACT AREA : GOLD OVER NICKEL	TERMINAL AREA: TIN OVER NICKEL
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 20.Aug.2009		尺 度 (SCALE) 5 : 1	シリーズ (SERIES) FI-X
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製 図 DR.		名称 (TITLE)	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	T.TADA	FI-X30SSLA-HF (PCB SIDE)	
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.	<i>F. Shindo</i>		
		承認 APPD.	<i>K. Hayashi</i>		
. ± 0.8 .X ± 0.4 .XX ± 0.1 .XXX ±		X° ± X°X' ±		質量 (MASS)	図面番号 (DRAWING NO.)  SJ110033
					

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.  
COPYRIGHT (C) 2009, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[FI-X30SSLA-HF](#)